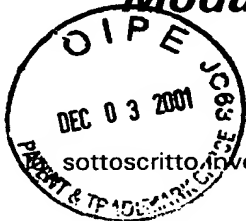


# Declaration and Power of Attorney For Patent Application

## Modulo di Dichiarazione Per Domanda di Brevetto

### Italian Language Declaration



sottoscritto inventore, dichiaro con il presente che:

Il mio domicilio, recapito postale e cittadinanza sono quelli indicati in calce accanto al mio nome,

Che mi reputo in buona fede essere l'inventore originario, primo e unico (qualora un solo nominativo appaia elencato appresso) o il coinventore (qualora i nominativi siano più di uno) primo e originario dell'invenzione da me rivendicata, e per la quale faccio domanda di brevetto. Tale invenzione é chiamata

e la sua descrizione è:

(contrassegnare uno dei due)

☐ qui acclusa.

☐ è stata presentata il \_\_\_\_\_

come Domanda Numero \_\_\_\_\_

ed è stata rettificata il \_\_\_\_\_  
(se applicabile)

Dichiaro inoltre con il presente di aver letto e compreso il contenuto della specificazione sopra indicata, comprese le rivendicazioni, come rettificata da qualsiasi emendamento a cui si sia accennato sopra.

Riconosco il mio dovere di rivelare informazioni che costituiscano materiale per l'esame della presente domanda secondo i termini del Titolo 37, Codice dei Regolamenti Federali, Comma 1,56(a).

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

LEAD-FRAME FOR SEMICONDUCTOR

DEVICES

the specification of which

(check one)

☐ is attached hereto.

☒ was filed on July 26, 2001

as Application No. 09/917,406

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to the patentability and examination of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56(a).

## Italian Language Declaration

Con il presente rivendico i benefici di priorità per l'estero come stabilito dal Titolo 35, Codice degli Stati Uniti, Comma 119, per qualsiasi domanda di brevetto (o brevetti) straniera o per qualsiasi certificato d'invenzione sotto elencato, ed ho anche elencato qui sotto tutte le domande di brevetto e certificati d'invenzione stranieri aventi una data di presentazione anteriore a quella della domanda per la quale si rivendica la precedenza:

Prior foreign applications

Domande dall'estero precedenti

Priority claimed

Priorità Rivendicata

MI2000A 001719 Italy 27 July 2000  
(Number) (Country) (Day/Month/Year Filed)  
(Numero) (Paese) (Giorno, Mese, Anno di Presentazione)

☒ ☐  
Yes No  
Si No

(Number) (Country) (Day/Month/Year Filed)  
(Numero) (Paese) (Giorno, Mese, Anno di Presentazione)

☐ ☐  
Yes No  
Si No

(Number) (Country) (Day/Month/Year Filed)  
(Numero) (Paese) (Giorno, Mese, Anno di Presentazione)

☐ ☐  
Yes No  
Si No

Con il presente rivendico il beneficio previsto dal Titolo 35, Codice degli Stati Uniti, Comma 120, per qualsiasi domanda (o domande) di brevetto sotto indicata, ed entro i limiti nei quali il materiale indicato in ciascuna delle domande di brevetto non è stato rivelato nella precedente domanda di brevetto americana nel modo previsto dal primo paragrafo del titolo 35, Codice degli Stati Uniti, Comma 112, riconosco il mio dovere di rivelare il materiale d'informazione, così come viene definito nel Titolo 37, Codice dei Regolamenti Federali, Comma 1.56(a), che possa essere venuto ad aggiungersi nel periodo intercorso tra la data di presentazione della domanda precedente e la data nazionale o internazionale PCT di presentazione di questa domanda:

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120, of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56(a), which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

(Application Serial No.)  
(Numero di serie della  
Domanda di Brevetto)

(Filing Date)  
(Data di  
presentazione)

(Stato Giuridico)  
(Brevetto, In attesa  
di Brevetto, Abbandonato)

(Status)  
(patented, pending,  
abandoned)

(Application Serial No.)  
(Numero di serie della  
Domanda di Brevetto)

(Filing Date)  
(Data di  
presentazione)

(Stato Giuridico)  
(Brevettato, In attesa  
di Brevetto, Abbandonato)

(Status)  
(patented, pending,  
abandoned)

Dichiaro inoltre con il presente che tutte le informazioni da me fornite sono in fede mia vere, e che tutte le affermazioni da me fatte sono in fede mia vere; dichiaro inoltre che quando ho fatto queste affermazioni ero al corrente del fatto che false dichiarazioni fatte intenzionalmente sono punibili con multa o incarcerazione, o ambedue, secondo quanto stabilito dalla sezione 1001 del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, e che tali informazioni intenzionalmente false possono mettere a repentaglio la validità della domanda o brevetto rilasciata in base ad esse.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

# Italian Language Declaration

PROCURA: Io, sottoscritto inventore, nomino con la presente il seguente Procuratore (o Procuratori) o Agente (Agenti) che s'incarica di perseguire questa pratica e di portare a termine tutte le operazioni necessarie all'Ufficio Brevetti e all'Ufficio Marchi di Fabbrica pertinenti a questa pratica. (Elencare il Nome e il Numero di Matricola):

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (*list name and registration number*)

Richard W. Seed, Reg. No. 16,557  
Robert J. Baynham, Reg. No. 22,846  
George C. Rondeau, Jr., Reg. No. 28,893  
David H. Deits, Reg. No. 28,066  
William O. Ferron, Jr., Reg. No. 30,633  
David J. Maki, Reg. No. 31,392  
Richard G. Sharkey, Reg. No. 32,629  
David V. Carlson, Reg. No. 31,153  
Karl R. Hermanns, Reg. No. 33,507  
David D. McMasters, Reg. No. 33,963  
Michael J. Donohue, Reg. No. 35,859

Jane E.R. Potter, Reg. No. 33,332  
Robert Iannucci, Reg. No. 33,514;  
Lorraine Linford, Reg. No. 35,939  
David W. Parker, Reg. No. 37,414  
Ellen M. Bierman, Reg. No. 38,079  
Ann T. Kadlecsek, Reg. No. 39,244  
E. Russell Tarleton, Reg. No. 31,800  
Kevin S. Costanza, Reg. No. 37,801  
Thomas E. Loop, Reg. No. 42,810  
Stephen J. Rosenman, Reg. No. 43,058  
Brian L. Johnson, Reg. No. 40,033  
Susan D. Betcher, Reg. No. 43,498

William T. Christiansen, Reg. No. 44,614  
Gary M. Myles, Reg. No. 46,209  
Eric J. Gash, Reg. No. 46,274

Lisa K. Jorgenson, Reg. No. 34,845  
Robert D. McCutcheon, Reg. No. 38,717  
Jeffrey D. Moy, Registration No. 39,307  
Theodore E. Galanthay, Reg. No. 24,122

Recapito per la Corrispondenza:

Send Correspondence to:

**Robert Iannucci**  
Seed Intellectual Property Law Group PLLC  
701 Fifth Avenue, Suite 6300  
Seattle, Washington 98104

Telefonare a: (*Nome e Numero*)

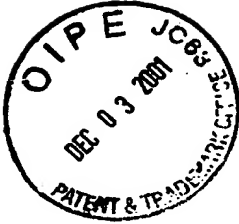
Direct Telephone Calls to: (*name and telephone number*)

**Robert Iannucci**  
(206) 622-4900

Nome Completo dell'inventore primo e unico	Full name of sole or first inventor Andrea Giovanni Cigada
Firma dell'inventore	Inventor's signature <i>Andrea Giovanni Cigada</i>
Data	Date 19 November 2001
Residenza	Residence Brugherio (MI), Italy
Cittadinanza	Citizenship Italian
Recapito o Casella Postale	Post Office Address Via Volturno, 80 20047 Brugherio (MI), Italy
Nome completo del secondo coinventore se applicabile	Full name of second joint inventor, if any Phui Phoong CHUANG
Firma del secondo inventore	Second Inventor's signature (SIGNED IN COUNTERPART)
Data	Date
Residenza	Residence Kuala Lumpur, Malaysia
Cittadinanza	Citizenship Malaysian
Recapito o Casella Postale	Post Office Address 18-4, Faber Ria, Taman Desa 58100 Kuala Lumpur, Malaysia

(Si prega di fornire stesse informazioni e firme di eventuali terzi e più coinventori.)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)



EXPRESS MAIL NO.: EL897874054US

## DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

As the below-named inventors, we declare that:

Our residences, post office addresses, and citizenships are as stated below under our names.

We believe we are the original, first, and joint inventors of the invention entitled "LEAD-FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICES," which is described and claimed in the specification and claims of Patent Application No. 09/917,406, which we filed in the United States Patent and Trademark Office on July 26, 2001 and for which a patent is sought. This application claims the benefit of Italian Application No. MI 2000A 001719, filed on July 27, 2000.

We have reviewed and understand the contents of the above-entitled specification, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to herein (if any).

We acknowledge our duty to disclose information of which we are aware which is material to the patentability and examination of this application in accordance with 37 C.F.R. § 1.56(a).

We hereby appoint George C. Rondeau, Jr., Reg. No. 28,893; David H. Deits, Reg. No. 28,066; William O. Ferron, Jr., Reg. No. 30,633; Richard G. Sharkey, Reg. No. 32,629; David V. Carlson, Reg. No. 31,153; Karl R. Hermanns, Reg. No. 33,507; Michael J. Donohue, Reg. No. 35,859; Jane E. R. Potter, Reg. No. 33,332; Robert Iannucci, Reg. No. 33,514; Lorraine Linford, Reg. No. 35,939; David W. Parker, Reg. No. 37,414; E. Russell Tarleton, Reg. No. 31,800; Ellen M. Bierman, Reg. No. 38,079; Brian G. Bodine, Reg. No. 40,520; Robert M. Ward, Reg. No. 26,517; Frank Abramonte, Reg. No. 38,066; Kevin S. Costanza, Reg. No. 37,801; Stephen J. Rosenman, Reg. No. 43,058; Brian L. Johnson, Reg. No. 40,033; Susan D. Betcher, Reg. No. 43,498; William T. Christiansen, Reg. No. 44,614; Jeffrey C. Pepe, Reg. No. 46,985; Timothy L. Boller, Reg. No. 47,435; James M. Verna, Reg. No. 33,287; James A. Mesher, Reg. No. P-48,700; Mae J. Rosok, Reg. No. P-48,903; Dale R. Cook, Reg. No. 42,434; comprising the firm of Seed Intellectual Property Law Group PLLC, 701 Fifth Avenue, Suite 6300, Seattle, Washington 98104-7092, our attorneys to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. Please direct all telephone calls to Robert Iannucci at (206) 622-4900 and telecopies to (206) 682-6031.

We further declare that all statements made herein of our own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that

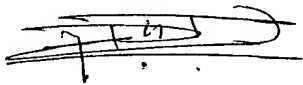
these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

(SIGNED IN COUNTERPART)

Andrea Giovanni Cigada

Date \_\_\_\_\_

Residence : City of Brugherio  
Country of Italy  
Citizenship : Italian  
P.O. Address : Via Volturno, 80  
20047 Brugherio (MI), Italy

  
\_\_\_\_\_  
~~PHUI PHOONG CHUANG~~ Phui Phoong CHUANG

Date 19 November 2001

Residence : City of Kuala Lumpur  
Country of Malaysia  
Citizenship : Malaysian  
P.O. Address : 18-4, Faber Ria, Taman Desa  
58100 Kuala Lumpur, Malaysia

D:\NrPortbl\iManage\SUSANH\205086\_1.DOC